DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 EN IEC 60947-7-4:2019

Inhalt

Furon	äisches Vorwort	Seite
•	ng ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren	
Ailliai	entsprechenden europäischen Publikationen	3
Einleit	tung	9
1	Anwendungsbereich	10
2	Normative Verweisungen	10
3	Begriffe	12
4	Einteilung	13
5	Kennzeichnende Merkmale	13
5.1	Zusammenstellung der kennzeichnenden Merkmale	13
5.2	Art der Leiterplatten-Anschlussklemme	13
5.3	Bemessungs- und Grenzwerte	13
5.3.1	Bemessungsspannungen	13
5.3.2	Bemessungsstrom	13
5.3.3	Normquerschnitte	14
5.3.4	Maximaler Leiterquerschnitt	15
5.3.5	Anschlussvermögen	15
6	Produktinformation	16
6.1	Aufschriften	16
6.2	Zusätzliche Informationen	16
7	Übliche Betriebs-, Montage- und Transportbedingungen	16
8	Anforderungen an den Bau und das Verhalten	16
8.1	Bauanforderungen	16
8.1.1	Klemmstellen	16
8.1.2	Montage und Installation	17
8.1.3	Luft- und Kriechstrecken	17
8.1.4	Klemmenbezeichnung und Kennzeichnung	
8.1.5	Widerstand gegen außergewöhnliche Wärme und Feuer	18
8.1.6	Maximaler Leiterquerschnitt und Anschlussvermögen	18
8.2	Anforderungen an das Verhalten	18
8.2.1	Erwärmung (Strombelastbarkeit (Derating-Kurve))	18
8.2.2	Isolationseigenschaften	
8.2.3	Kurzzeitstromfestigkeit	
8.2.4	Durchgangswiderstand	
8.2.5	Alterungsprüfungen	
8.3	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	
9	Prüfungen	19
9.1	Prüfungsarten	19

DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 EN IEC 60947-7-4:2019

9.2	Allgemeines	Seite
9.2	Nachweis der mechanischen Merkmale	
9.3.1	Allgemeines	
9.3.2	Montage der Leiterplatten-Anschlussklemme auf ihrer Befestigungsauflage	
9.3.3	Bleibt frei	
9.3.4	Nachweis des maximalen Leiterquerschnitts und des Anschlussvermögens	
9.3.5	Nachweis des maximalen Leiterquerschnitts (Sonderprüfung mit Lehren)	
9.4	Nachweis der elektrischen Merkmale	
9.4.1	Allgemeines	
9.4.2	Nachweis der Luft- und Kriechstrecken	
9.4.3	Isolationsprüfungen	
9.4.4	Nachweis des Durchgangswiderstandes	
9.4.5	Erwärmungsprüfung (Strombelastbarkeit (Derating-Kurve))	
9.4.6	Prüfung der Kurzzeitstromfestigkeit	
9.4.7	Alterungsprüfungen	
9.5	Nachweis der thermischen Merkmale	
9.6	Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)	33
9.6.1	Allgemeines	33
9.6.2	Störfestigkeit	33
9.6.3	Störaussendung	33
Anhai	ng A (informativ) Struktur einer Leiterplatten-Anschlussklemme	34
Anhaı	ng B (informativ) Zusatzinformationen, die zwischen Hersteller und Anwender festzulegen sind	35
B.1	Auf Anfrage des Anwenders verfügbare Zusatzinformationen	35
B.2	Angaben zum Prüfen, zusätzlich zu den vorstehend genannten	35
Anhaı	ng C (informativ) Beispiele für Leiterplatten und Leiterplatten-Anschlussklemmen für Hochstromanwendung	
C.1	Aufbau von Hochstrom-Leiterplatten (schematische Darstellung)	36
C.2	Hochstrom-Leiterplatten-Anschlussklemmen	36
Litera	turhinweise	38
Bilde	r	
Bild 1	- Prüfanordnung für die Messung von Durchgangswiderstand und Erwärmung	25
Bild 2	– Beispiel für die Verdrahtungsstruktur einer mehrstöckigen Leiterplatten-Anschlussklemme	26
Bild 3	Prüfanordnung zur Messung des Halte-Kurzzeitstroms	28
Bild 4	– Prüffolge	29
Bild 5	- Prüffolge für Leiterplatten-Anschlussklemmen mit Kontaktdruck über Isolierstoff	30
Bild 6	- Stromlastwechsel-Alterungsprüfung.	32
Bild A	.1 – Struktur einer Leiterplatten-Anschlussklemme	34
Bild C	C.1 – Aufbau einer Hochstrom-Leiterplatte	36

DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 EN IEC 60947-7-4:2019

	Seite
Bild C.2 – Leiterplatten-Anschlussklemme mit Lötverbindung zur Leiterplatte	36
Bild C.3 – Leiterplatten-Anschlussklemme mit Schraubverbindung zur Leiterplatte	37
Tabellen	
Tabelle 1 – Normquerschnitte von Kupferleitern	14
Tabelle 2 – Zusammenhang zwischen maximalen Leiterquerschnitt und Anschlussvermögen der Leiterplatten-Anschlussklemmen	15
Tabelle 3 – Normen für Klemmstellen und Anschlussverfahren	17
Tabelle 4 – Anzugsdrehmomente für Leiterplatten-Anschlussklemmen mit Schraubklemmstellen	21
Tabelle 5 – Prüfspannungen für Steh-Stoßspannungsprüfung	23
Tabelle 6 – Den Bemessungsisolationsspannungen zugeordnete Isolationsprüfspannungen	24
Tabelle 7 – Länge der anschließbaren Leiter und Leiterschleifen	26
Tabelle 8 – Beispiele für Querschnittsaufteilung von leitenden Verbindungen auf der Leiterplatte	27